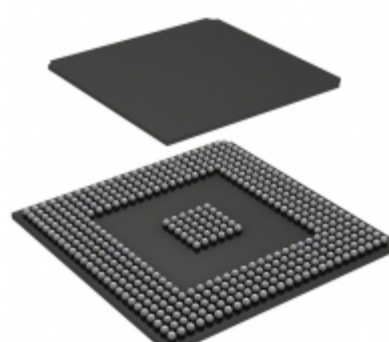


APA600-BGG456



Obrázky jsou pouze orientační.
Podrobné informace o produktu naleznete v části Technické údaje produktu.
Koupit APA600-BGG456 s důvěrou od Component-World.HK, 1 rok záruka



Part Number: [APA600-BGG456](#)

Výrobce: [Microsemi](#)

Popis: IC FPGA 356 I/O 456BGA

Datový list: [ProASIC-PLUS Flash](#)

RoHS Status: Bez olova / V souladu RoHS

Ship From: Hong Kong

Shipment Way: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

[Request For Quotation](#)

PARAMETR PRODUKTU

Part Number	APA600-BGG456	Výrobce	Microsemi
Popis	IC FPGA 356 I/O 456BGA	Stav volného vedení / RoHS	Bez olova / V souladu RoHS
Dostupné množství	226 pcs	Datový list	ProASIC-PLUS Flash
Kategorie	Integrované obvody (IC)	Napětí - Supply	2.3 V ~ 2.7 V
Celkem RAM Bits	129024	Dodavatel zařízení Package	456-PBGA (35x35)
Série	ProASICPLUS	Paket / krabice	456-BBGA
Provozní teplota	0°C ~ 70°C (TA)	Počet I / O	356
Počet Gates	600000	Typ montáže	Surface Mount
Úroveň citlivosti na vlhkost (MSL)	3 (168 Hours)	Výrobní standardní doba výroby	10 Weeks
Stav volného vedení / RoHS	Lead free / RoHS Compliant	Číslo základní části	APA600

Component-World.com je spolehlivý distributor elektronických součástek. Specializujeme se na všechny elektronické komponenty řady Microsemi. Máme 226 kusy Microsemi APA600-BGG456 na skladě dostupných. Vyžádejte si citát z distributora součástí elektroniky na Component-World.com, náš prodejní tým vás bude kontaktovat do 24 hodin.

RFQ Email: info@Components-World.com

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

	Část#: APA504-00-001 Popis: SOCKET SPRING(20-CONTROL/15-PWR)	Výrobci: Astec America (Artesyn Embedded Technologies)	Dotaz
	Část#: APA503-00-008 Popis: STUD MTG SOLDER FOR HEATSINK LP	Výrobci: Astec America (Artesyn Embedded Technologies)	Dotaz
	Část#: APA503-00-007 Popis: STUD MTG TAPPED FOR HEATSINK LP	Výrobci: Astec America (Artesyn Embedded Technologies)	Dotaz
	Část#: APA600-CQ208M Popis: IC FPGA 158 I/O 208CQFP	Výrobci: Microsemi	Dotaz
	Část#: APA503-00-002 Popis: STUD MTG SOLDER FOR HEATSINK	Výrobci: Astec America (Artesyn Embedded Technologies)	Dotaz
	Část#: APA600-CGS624B Popis: IC FPGA 440 I/O 624CGA	Výrobci: Microsemi	Dotaz
	Část#: APA600-BG456I Popis: IC FPGA 356 I/O 456BGA	Výrobci: Microsemi	Dotaz
	Část#: APA600-BGG456I Popis: IC FPGA 356 I/O 456BGA	Výrobci: Microsemi	Dotaz
	Část#: APA600-FG256A Popis: IC FPGA 186 I/O 256FBGA	Výrobci: Microsemi	Dotaz
	Část#: APA600-BGG456M Popis: IC FPGA 356 I/O 456BGA	Výrobci: Microsemi	Dotaz
	Část#: APA600-CQ208B Popis: IC FPGA 158 I/O 208CQFP	Výrobci: Microsemi	Dotaz
	Část#: APA600-FG256 Popis: IC FPGA 186 I/O 256FBGA	Výrobci: Microsemi	Dotaz
	Část#: APA600-CQ352B Popis: IC FPGA 248 I/O 352CQFP	Výrobci: Microsemi	Dotaz
	Část#: APA600-BG456M Popis: IC FPGA 356 I/O 456BGA	Výrobci: Microsemi	Dotaz
	Část#: APA600-CQ352M Popis: IC FPGA 248 I/O 352CQFP	Výrobci: Microsemi	Dotaz
	Část#: APA503-00-001 Popis: STUD MTG TAPPED FOR HEATSINK	Výrobci: Astec America (Artesyn Embedded Technologies)	Dotaz
	Část#: APA600-BG456 Popis: IC FPGA 356 I/O 456BGA	Výrobci: Microsemi	Dotaz
	Část#: APA502-80-001 Popis: PAD THERMAL SIZE80 FOR AMPSS MOD	Výrobci: Astec America (Artesyn Embedded Technologies)	Dotaz
	Část#: APA600-CGS624M Popis: IC FPGA 440 I/O 624CCGA	Výrobci: Microsemi	Dotaz
	Část#: APA502-60-001 Popis: PAD THERMAL SIZE60 FOR AMPSS MOD	Výrobci: Astec America (Artesyn Embedded Technologies)	Dotaz

Související klíčová slova pro APA600-BGG456

Microsemi APA600-BGG456.	APA600-BGG456 distributor	APA600-BGG456 dodavatel	APA600-BGG456 Cena
APA600-BGG456 Stáhnout datasheet.	APA600-BGG456 Datasheet.	APA600-BGG456 Stock.	koupit APA600-BGG456.
Microsemi APA600-BGG456.	Microsemi Analog Mixed Signal Group APA600-BGG456.	Microsemi Analog Mixed Signal Group [MIL]	Microsemi Consumer Medical Product Group
Microsemi HI-REL [MIL] APA600-BGG456.	Microsemi Power Management Group APA600-BGG456.	Microsemi Power Products Group APA600-BGG456.	Microsemi SoC APA600-BGG456.
		Microsemi Commercial Components Group APA600-BGG456.	Microsemi Corporation APA600-BGG456.
			Microsemi Solutions Sdn Bhd. APA600-BGG456.